

## 【NEWS RELEASE】

2023年6月23日

SMBC日興証券株式会社

東京都のソーシャルボンド引受けのお知らせ

SMBC日興証券株式会社は、この度、東京都(都知事:小池 百合子)が発行する、「東京ソーシャルボンド※」(以下「本ソーシャルボンド」)の引受けにおいて、共同主幹事を務めましたのでお知らせいたします。

本ソーシャルボンドの発行による調達資金は、社会的に支援が必要な人々を対象とする東京都の28事業に充当されます。具体的には「公共施設・インフラの防災対策/老朽化対策」、「一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばすための教育環境の整備」、「介護サービスの基盤の整備」、「児童福祉施設等の整備」等に充当される予定です。

今回の充当事業の大きな特徴は、防災・老朽化対策です。2023年は関東大震災の発生から100年となる節目の年ということもあり、「改めて皆様と共に、東京の安心安全に取り組んでいきたい」という思いから、発行予定額の約8割を充当する予定です。東京都はソーシャルボンドの発行を通じてサステナブル・リカバリー(持続可能な回復)や、強靱で持続可能な都市の実現に向けた取組に貢献していきます。

当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、専門部署である「サステナブル・ソリューション部」を設置し、ESGの推進に積極的に取り組んでいます。

この度の引受けは、日本におけるESG投資、ESGをテーマとした商品の更なる拡大に繋がるものと考えています。また本ソーシャルボンドの引受けを通じて、当社はSDGsの掲げる以下の目標達成に貢献していきます。



※本ソーシャルボンドは、国際資本市場協会(ICMA)が定義する「ソーシャルボンド」の特性に従った債券である旨、格付投資情報センター(R&I)よりセカンド・パーティー・オピニオンを取得しています。

 いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

**【今回発行されるソーシャルボンドの概要】**

名称	東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第5回
年限	5年
利率	0.190%
発行額	300億円
条件決定日	2023年6月23日(金)
払込日	2023年7月4日(火)
償還日	2028年6月20日(火)
取得格付	A+(S&P)

以上